

電子材料・放熱材料用途における BYK添加剤による諸問題の解決



BYK添加剤オンラインセミナー

GW明けの午後のひととき。
取り組まれている課題解決策のヒントに
オンラインセミナーをご活用ください。
お申込み・ご参加をお待ちしています！！



■ **日時**：2023年**5月12日（金）**
14:00~15:00

■ **開催方法**:Microsoft Teams を使用
インターネットブラウザにて参加いただけます。

■ **申込方法**:下記リンクから参加登録をしてください。
リンク <https://forms.office.com/e/UtUWGikqLW>
※添加剤を販売している会社様、および商社様は、申し込みをいただいてもご参加いただけません。

■ **申込期限**:5月9日（火）
★5月9日頃に当日の参加URLなどのご案内をお送りします。

ビックケミー・ジャパン（株）
工業用添加剤・塗料添加剤部 主催
事務局 マーケティングサービス
お問合せ Marketing.BYK.Japan@altana.com

参加費 無料



■プログラム 2023年5月12日（金） 14:00~15:00

項目	内容
電子材料用途	電子材料特にTIM用途向けに、酸化アルミと水酸化アルミを扱う場合の湿潤分散剤の使い方及び注意事項をBYK社の新製品と共に説明致します。泡残りの問題に関しても、解決策を提案いたします。
放熱材料用途	好評をいただいた2022年8月開催セミナー「放熱フィラーの混合検討と推奨製品」に続き、今回は【窒化アルミと窒化ホウ素を使用するペーストに推奨する製品の国内検討結果の報告】をいたします。

■ **ご参加条件**：下記2点のご了承をお願いいたします。

- アンケート回答へのご協力
- ご提供いただいた個人情報（弊社・弊社代理店の今後の製品紹介など営業活動での使用）（上記目的以外には使用せず適切に管理いたします）